This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60003181

PUBLICATION DATE

09-01-85

APPLICATION DATE

21-06-83

APPLICATION NUMBER

58111376

APPLICANT: TOSHIBA CORP;

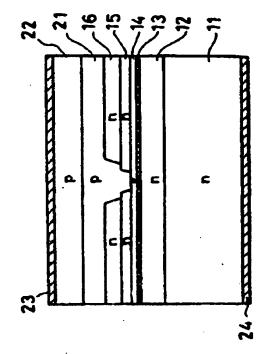
INVENTOR: MOGINAOTO;

INT.CL.

H01S 3/18

TITLE

SEMICONDUCTOR LASER DEVICE



ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce an adverse effect by the noise of returning beams, and to obtain a laser suitable for a light source for an optical disk by making the distribution width of the effective refractive index of a current stopping layer constituting a semiconductor laser device wider than that of gains.

CONSTITUTION: An n type Ga_{0.55}Al_{0.45} clad layer 12, an un-doped Ga_{0.85}Al_{0.15}As active layer 13 and a p type Ga_{0.55}Al_{0.45}As clad layer 14 are laminated on an n type GaAs substrate 11 and grown in a liquid phase in an epitaxial manner, and an n type Ga_{0.55}Al_{0.45}As current stopping layer 15 and an n type GaAs light absorption layer 16 from which striped sections are removed are laminated and formed on the layer 14. In the constitution, the band gap of the current stopping layer 15 positioned on the clad layer 14 is made larger than that of the active layer 13, and the refractive index of the light absorption layer 16 on the layer 15 is made larger than that of the current stopping layer 15. The refractive index of a p type Ga_{0.55}Al_{0.45}As coating layer 21 formed on the light absorption layer 16 is made smaller than that of the active layer 13.

COPYRIGHT: (C)1985, JPO& Japio

09 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭60—3181

Mint. Cl.4 H 01 S 3/18 識別記号

庁内整理番号 7377-5F **63**公開 昭和60年(1985)1月9日

発明の数 1 審査請求 有

(全 5 頁)

60半選体レーザ装置

创特

層 昭58-111376

@出

頤 昭58(1983)6月21日

仍発明者 島田直弘

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社総合研究所 内

20発 明 者 茂木直人

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社総合研究所

願 人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

人 弁理士 鈴江武彦

外2名

1. 短明の名称

2.特許 請求の範囲

(1) 化合物半導体材料からなりダブル・ヘテ 口接合併造を有する単称体レーダ新収において、 括蛇鹿の茶板と反対側面上に成長形成された抜 括蛇斛より副折耶の小さいクラブド層と、この クラッド問上に成長形成され、かつストライプ 状の必必が必抜された上記クラッド圏とは逆導 信仰で前記活住所よりパンドギャップの広い地 海親止層と、上配併那を含み電放映中層上に成 長形成され、かつ上配携部上に該内部より幅の 止いストライプ状の報告が形成された前記クラ ッド暦及び起提限止限より屈折率の大きい光吸 収励と、前記各級部を含み光吸収的上に成長形 成された前記クラッド防と同事電影で削配活性 内より目折中の小さい収穫層とを具御してなる ことを特徴とする半導体レーダ鉄隆。

② 前記光吸収掛は、醇記色度阻止層と同様

尾型であることを特徴とする特許請求の範囲系 1項記載の単導体レーザ装置。

8.発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本苑明は、利得排波路傳遊及び組折平導放路 構造の双方を確えた半界体レーザ袋匙に関する。 (発明の技術的背景とその問題点)

近年。UaABAS 系等のA-V 俟化合物半 源体材料を用いた半部体レーザは。DAD(デ インタル・オーデイオ・デイスク)を始めとし て光ディスク・ファイル等の情報処理問題への 応用が進められている。光デイスク用の半球体 レーザにおいては、レーザ北のヒームを小さく 桜り込む必要があり、光学系を簡単にすると云 う点から基本債モード発促で非点収集が小さい ことが要求される。また、光デイスクに応用す る点から次のような問題点のあることが明らか になつている。すなわち、光ディスク・ファイ ル毎においては、ゲイスクに当てた光の反引先 の強度を検出して情報を説み出すと云う機材上。 反射光の一部が半導体レーザに戻っていくのは 避けられない。このため、上記半導体レーザは 酸レーザの両端面が作る技器等の値に、レーザ 端面とディスク面とで形成される共根器も存在 することになり、2 重我損害を持つレーザとな る。そして、ディスク面が回転中に提動すると、 後者の共振器長が変化することになり、スペク トルや光出力等に変動が生じ、所謂戻り光ノイ ズが発生する。

社は10(5)以上と大きい。一方、利得将校路構造においては、役モードが多モード化しスペクトル線幅が広いために戻り光ノイズによる出力投動器は1(5)以下となるが、非点収费は20(am)以上と大きくなる。したがつて、非点収费と戻り光ノイズの特性を国時に満足させるためには、国折率導放路群役と利得群放路構造との双方の性質を想ね位えたものでなければならない。

させることによつて亜鉛拡放がのプロセスを省けること、さらに表面を平坦にできるためマウントに有利である等の利点を有する。

従来の内部ストライプ目己整合型レーザとしては、配放阻止的にV能を設けたVSIS
(V-channeled Substrate Inner
Stripe)レーザが知られており、このレーナが知られており、サセーチをも見り、ではいる。しかし、VSISレーザにはいいたのではいいないという問題は、光ディスクレーナとして大限生産時代を迎えた平洋体レーチをして大限生産時代を迎えた平洋体レーチの混において致命的な欠点となる。

PーG a A s クラッド例、 5 は NーG a A s 化流 CWNex UL M. 6 は ストライブ状の視距、 7 は PーG a A s a 数 収 M m. 7 は PーG a A s a 数 収 M m. 8 は PーG a A s a ンタクト M. 9 、10 は 金 風 昭 極 を示している。 この 報 造 では、ストライブ状の 剤 部 s が か 応 された 鬼 値 阻 止 陽 5 に よって、 活 性 間 3 に 場 放 された 光が クラッド 図 4 及 び 電 流 限 止 所 5 に まで し み 出 し、 その 結 果 ズトライブ 頭 下 冊 分 に 等 放 された モード が 形 成 される ことに なる。 この ため、 利 得 め 数 路 適 及 び 脚 折 率 郭 故 路 間 跨 に 実 残 される。

しかしながら、この個のレーザにあつては次のような問題があった。 すなわち、 追旋阻止船 6 のストライブ状間間 6 の個で利仰分布及び組 折率分布の幅が一為的に決まってしまい、各分 布の内は等しいものとなる。 この場合、 創作形象が十分大きくついてしまい、 利得 母政路 の特徴 はてて とない。 したがって、 光ディスク 用レーダとしては、モード 制御 効果は十分であるが、

特局昭60-3181(3)

戻り光特性に関しては十分商足できる結果を得 ることはできなかつた。

(規則の目的)

本効明の目的は、基本債モード強振で非点収 思が小さいと云う特長を失うことなく。 関り先 ノイズによる熟影器を十分小さくすることがで き、光デイスク用、光砂と してあめて有用な半導 体レーザ容数を提供することにある。

〔笳明の疑察〕

太領明の代子は、前紀第1図に示す構造における協権関化級に改良を加え、実効制折率分布の組を利係分布の組よりも広くすることにある。

すなわち本発明は、化合物学部体材料からなりダブル・ヘテロ伊合構造を有する半導体レーダ装置において、活性酸に対し馬板と反対制に位置するクラブド間上に抜クラッド時とは逆導電池で上配活性制よりパンドギャップの広い登録に上記クラッド間まで至るストライブ状の講師を設け、この上に上記クラッド勝及び電放阻止離より用

本親明者等の実験によれば、本知明解造のレーザは、非点収登10(μm)以下で基本機モード発展と云う原析 本部被助構造的特性を示す一方、概モードは多モード発展となり戻り光ノイズによる出力変動散は1(5)以下で利得の破路機造的特性をも示した。このように優モード側とより光特性とに優れると云う効果は、光ディスク用レーザ等への応用を考えた場合極めて大きいものとなる。

〔発明の実施併〕

折取の大きい光製収料を設け、かつこの光製収 剤の上記辞部上に該談部より幅の広いストライ プ状の辞部を設け、さらにこの上に上記クラッ ド解と同様観望で上記活性群より以近半の小さ い数疑問を設けるようにしたものである。 (発明の効果)

10¹⁸~10¹⁸cm⁻¹, 即分 0. 3 µm) 及び N-G a A a 光极収器 I 6 (n = 10 1 ~ 10 1 an 1. 與み 0.5 μ四)を制次成長形成した。この第1 回目の結晶成長にはMU-CVU法を用い、成 長条件は温度750(℃)、V/Ⅱ = 20、キ ヤリアガス (H .) の就符~10(&/ min) 、 原料はドリメチルガリウム (TMG;(CH), Ga)、 トリメテルアルミニウム (TMA: (CH.). A6). アルシン(ABH。)。 Pドーパント: ジエデル **亜鉛(DEV: (C, H,), Z n) 、 n ドーパン** ト:セレン化水素(H.Se)で、成長選択は 0.25 (Am/min) であつた。なお、第1回 目の結晶成長では必ずしもMU-CVD供を用 いる必要はないが、大風彼で均一性の良い結晶 成長が可能なM·U - C V D法を用いることは、 とこれを考えた場合しPB 出に比べて有利であ ٥.

次に、第2回はに示す如く光級収費 16 上に フォトレジスト 17 を敷布し、鉄レジスト 17 を掘る (p m) 、ピッチ 3 0 0 (p m) のスト ライブ状に抜きレンストマスクを軽減した。他いて、タン酸系エッチャント(朝曜20℃)を用い、上記レンストノフをマスクとして光吸収 時16及び無逆肌止断15を、クラッド限14に連するまで約40秒エッチングした。次いで、ドハエッチャントを用い光吸収線16のみを終2回に示す如く。過烟0.5 (Д m) ずつ約10秒間サイドエッテングした。このとき、投終的なストライブ総は礼心風止敗16の部分でW。

二2(Д m) とした。

光線として用いるのに極めて有効である。また、MO-CVD法で形成できるので、大性生産にも極めて有効である。さらに、光吸収磨16を 常然肌止刷16と同じが密控(N型)としているので、電流狭窄がより確実になる砂の利点がある。

なお、本発明は上述した実施例に限定されるものではない。例えば、前記各種の収及方法はMU-UVD法に限らず、MB B 法法であつてもよい。また、各層の組成比は何ら実施例に限定されるものではなく。仕様に応じて適宜変更可能である。例えば、前記クラッド酶のA B 組成を 0.3 5 として、光ガイド間としての効果を持たせた高出力レーザとすることも可能である。 3 6 C G B A B A B A B A B A B O 以料の代りに、

U a 1 n P や G a A A A A S P 系の化合物半等体 材料を用いることも可能である。また、耐能光 吸収度の毎 複型は N 型に限るものではなく P 型 であつても何ら登し支えない。さらに、 施設と して N 型の代りに P 製 基板 を用い、 各層 の 条 電 18は共にAS限収が0.45であるから、 LPE接では成長できず、MU-CVD佐城い はMBB佐(分子森エピタキレヤル佐)が必要 とされる。次いで、P側利板としてじょーAu 酔ょう、N側電板としてAu-Gc腕31を挟 むした。この試料をへき側によつて、共復登長 250(μm)、幅300(μm)のチップに して半弾体レーザを完成した。

かくして作成されたレーザの特性を創定したところ、次のような結果が得られた。すなわち、特限しきい値は70(m A)以下、非点収容は10(a m)以下で基本衛モード発展し、5(m W)まで低谷モード発展で、戻り光ノイズによる出力変動最は1(5)以下であった。この特性は、光ディスク用レーザとして十分減足できる観照である。

このように本 実施例によれば、 基本 慎 モード 発援で非点収益を十分小さくすることができ、 かつ戻り光ノイズによる出力変動 難も十分小さ くすることができる。このため、 光ディスク用

型を逆にすることも可磁である。その低、本語 明の要旨を追脱しない問題で、俄々殺難して異 施することができる。

4 図面の耐単な説明

第1 図は従来の内価ストクイプ自己終合型レーザの概略構造を示す断面関、第2 図(0)~(0)は本発明の一実施例に係わる半導体レーザの製造工程を示す断面図である。

- 11 ··· N ·· U a A a 兹极。
- 」は…Nーロョ AAAAAA ABクラッド府、
- 1 3 ··· アンドーブは 8.00 A Bo.18 A B 括 住 所、
- 1 6 … P G a n A B n A B クラッド所、
- 15 ··· N U a A B A B 和 放阻止阱。
- 1 6 ··· N G 8 A 8 光吸収的。
- 3 1 ··· P → G a on A S on A D 松 設 別 。
- まま… P−GsAsコンタクト船。

出類人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

特別略60-3181 (5)

